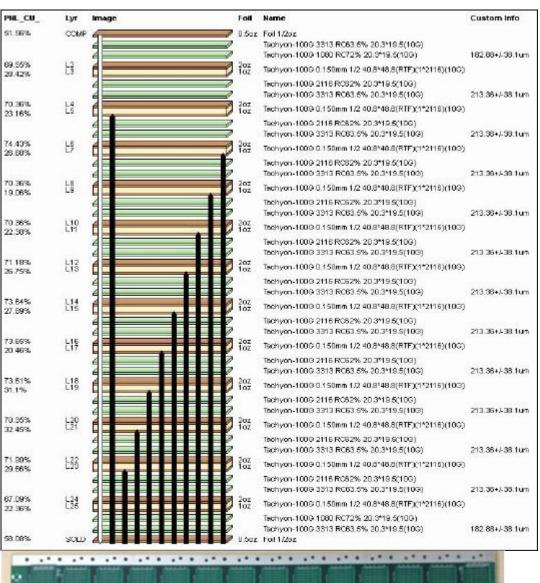
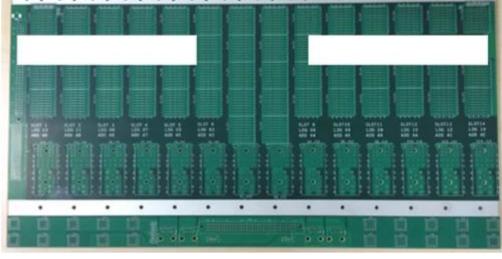
## BEARBEITUNG: Immerson Tin COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KANN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

## Schichtstruktur





Custom Circuit Boards China, Leiterplatte Hersteller in China